



Шины телекоммуникационного заземления BICSI/TIA-607-C

- Отвечают требованиям BICSI и TIA-607-C для систем телекоммуникационного заземления
- Изготовлены из меди повышенной проводимости, не подвержены коррозии
- Поставляются собранными, со скобами и изоляцией
- Маркируются наклейками Panduit (продаются отдельно) в соответствии со стандартом TIA-607-C, см. таблицу ниже



SBB/TGB



PBB/TMGB



LTYK

Код	Размер шины	Количество монтажных позиций		Ст. к-во в уп.
		Отверстия 6,35 мм на расст. 15,9 мм	Отверстия 9,5 мм на расстоянии 25,4 мм	

Шины заземления (SBB/TGB)

GB2B0304TPI-1	1/4" x 2" x 10"	4	3	1
GB2B0306TPI-1	1/4" x 2" x 12"	6		
GB2B0312TPI-1	1/4" x 2" x 20"	12		
GB2B0514TPI-1	1/4" x 2" x 24"	14	5	

Главные шины заземления (PBB/TMGB)

GB4B0612TPI-1	1/4" x 4" x 12"	12	6	1
GB4B0624TPI-1	1/4" x 4" x 20"	24		
GB4B1028TPI-1	1/4" x 4" x 24"	28	10	

Код	Описание	Ст. к-во в уп.
-----	----------	----------------

Комплект маркировки для телекоммуникационного заземления

LTYK	Комплект включает ярлычки с готовыми надписями и одну огнеупорную кабельную стяжку	1
------	--	---

Полное решение по маркировке представлено в разделе О.



Шины заземления с расположением отверстий в соответствии со стандартами NEMA

- Стандартное расстояние между отверстиями в соответствии со стандартами NEMA
- Изготовлены из меди повышенной проводимости с оловянным покрытием для замедления коррозии
- Поставляются в предварительно собранном виде со скобами и изоляторами для быстрой установки
- Изоляторы обеспечивают изоляцию до 600 В



Код	Размер шины	Количество монтажных позиций	Ст. к-во в уп.
		Отверстие для штыря диам. 1/2 дюйма с расстоянием 1 3/4 дюйма	
GB4N0007TPI-1	1/4" x 4" x 12"	7	1
GB4N0016TPI-1	1/4" x 4" x 24"	16	
GB4N0024TPI-1	1/4" x 4" x 36"	24	
GB4N0026TPI-1	1/4" x 4" x 48"	26	
GB4N0034TPI-1	1/4" x 4" x 60"	34	